

Press Release

2018年11月20日

国際航空宇宙展 2018 東京にて 航空宇宙部品の加工に最適な LASERTEC 30 *SLM* 2nd Generation、 5 軸加工機 DMU 85 monoBLOCK を展示！

DMG 森精機株式会社(以下、DMG 森精機)は、2018年11月28日(水)～30日(金)の3日間にわたり東京ビッグサイトにて開催される国際航空宇宙展 2018 東京に出展いたします。先日閉幕した JIMTOF 2018 にて大変好評をいただいたレーザ金属積層造形機 LASERTEC 30 *SLM* 2nd Generation、5 軸加工機 DMU 85 monoBLOCK の2台を展示し、航空宇宙部品における5 軸加工機の活用と、金属積層造形技術による航空宇宙部品加工についてご提案いたします。また、会期最終日の11月30日(金)には「航空機部品加工への DMG MORI のソリューション」と題して5 軸コンペテンスセンタ 部長 加治 敏によるセミナーを行ないます。航空宇宙産業では生産量の増加に伴う生産性の向上が急務となっております。このニーズに対応するため、DMG 森精機がこれまでに培ってきた加工技術・ソリューションをご紹介いたします。こちらにもぜひご参加ください。

期間中は、新しい加工方法の導入に不安を感じておられるお客様にも、安心してご使用いただけるソリューションをご提案いたします。

【出展概要】

会期 : 11月28日(水) 11:00～17:00
11月29日(木)・30日(金) 10:00～17:00
出展機 : レーザ金属積層造形機 LASERTEC 30 *SLM* 2nd Generation
5 軸加工機 DMU 85 monoBLOCK
会場 : 東京ビッグサイト(東京国際展示場)
〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1
東7ホール ブース No.7509

【セミナー】

テーマ : 「航空機部品加工への DMG MORI のソリューション」
講師 : 5 軸コンペテンスセンタ 部長 加治 敏
日時 : 11月30日(金) 11:00～11:45
場所 : 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 会議棟 703 会議室
備考 : 事前登録不要、無料で参加いただけます

ブースの詳細、会場へのアクセスについては下記 WEB サイトよりご確認ください

<https://www.dmgmori.co.jp/sp/jiae/>



新開発のパウダーモジュールシステムを標準搭載した LASERTEC 30 *SLM* 2nd Generation



一体鋳物構造による高い安定性を誇る DMU 85 monoBLOCK